



, 突出的性能是高强度、高模量同时也有较好的耐化学性

, 高回弹, 低冷流且易快速安装。特别适用于含有固体颗粒介质的动密封部位。

芳纶盘根的技术参数:温度:-100~+300 压力:35Mpa 化学耐性:PH值2-13